

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b760-gaming-plus-wifi-s1700-4ddr5-dp-hdmi-atx-p-286606.html>



Płyta główna B760 GAMING PLUS WIFI s1700 4DDR5 DP/HDMI ATX

Cena brutto	653,99 zł
Cena netto	531,70 zł
Numer katalogowy	KBMSIIIIB760A04
Kod producenta	B760 GAMING PLUS WIFI
Kod EAN	4711377086561
Liczba gniazd DDR5	4
Gwarancja	36 mc.
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 4
Złącza dostępne na płycie	1 x TPM
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	14
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	192
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	3
Karta dźwiękowa	Realtek ALC897 Codec 7.1-Channel High Definition Audio Supports S/PDIF output
Grafika	1x HDMI Obsługa HDMI 2.1 z HDR, maksymalna rozdzielczość 4K 60Hz 1x DisplayPort Wsparcie DP 1.4, maksymalna rozdzielczość 4K 60Hz
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	2x M.2 M.2_1 Source (From CPU) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 22110/2280/2260/2242 devices M.2_2 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 / SATA mode, supports 2280/2260/2242 devices 4x SATA 6G * SATA8 will be unavailable

	when installing M.
Interfejs sieciowy	Intel Wi-Fi 6E Moduł bezprzewodowy jest fabrycznie zainstalowany w gnieździe M.2 (Key-E). Obsługuje MU-MIMO TX/RX, 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz* (160 MHz) do 2,4 Gb/s Obsługuje 802.11 a/b/g/n/ac/ax Obsługuje Bluetooth 5.3, FIPS, FISMA
Częstotliwość szyny pamięci	4800 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Model	B760 GAMING PLUS WIFI
Złącza zewnętrzne	2 x SMA
RAID	Tak
Chipset	Intel B760
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Wymiary	243.84 x 304.8 mm
Rodzina procesora	Intel Core

Opis produktu

Płyta główna B760 GAMING PLUS WIFI

- Obsługuje procesory Intel Core 12./13. generacji, Pentium Gold i Celeron dla gniazda LGA 1700
- Obsługuje pamięć DDR5, dwukanałową DDR5 6800+MHz (OC)
- Ulepszona konstrukcja zasilania: system zasilania 12+1 Duet Rail z P-PAK, 8-pinowe + 4-pinowe złącza zasilania procesora, Core Boost, Memory Boost
- Rozwiązanie termiczne klasy premium: rozszerzony radiator, podkładki termiczne MOSFET o wartości znamionowej 7 W/mK, dodatkowe podkładki termiczne z dławikiem zostały zbudowane z myślą o wysokiej wydajności systemu i nieprzerwanej rozgrywce
- Błyskawiczna gra: gniazdo PCIe 4.0, złącze Lightning Gen 4 x4 M.2 z M.2 Shield Frozr, Turbo USB 3.2 Gen 2 10G
- 2.5G LAN z rozwiązaniem Wi-Fi 6E: ulepszone rozwiązanie sieciowe do użytku profesjonalnego i multimedialnego. Zapewnia bezpieczne, stabilne i szybkie połączenie sieciowe
- Wysokiej jakości płytka drukowana: 6-warstwowa płytka drukowana wykonana z zagęszczanej miedzi o grubości 2 uncji
- Wzmocnienie dźwięku: nagradzaj swoje uszy studyjną jakością dźwięku, aby uzyskać najbardziej wciągające wrażenia z gry